

AMD va investir 2,5 milliards de dollars en Allemagne

*Advanced Micro Device (AMD) va investir massivement dans ses usines allemandes: 2,5 milliards de dollars sur trois ans. Le fondateur veut élargir sa capacité de production, accélérer sa migration vers le wafer (plaque circulaire sur laquelle sont sérigraphiés les processeurs) en 300 mm afin de placer plus de composants et processeurs dans chaque phase de production, et faire évoluer ses équipements avec une nouvelle salle blanche pour les processus finaux de *bump* et de *test*. AMD met fin aux spéculations autour de ses projets et vient confirmer le consensus autour de la transformation de Fab 30 en Fab 38, l'amélioration de Fab 36, et l'adjonction à Fab 38 des salles de processus finaux. Le challenger d'Intel compte en particulier abandonner la production en wafer de 200 mm vers la mi 2007. Puis produire sous la technologie 65 nm dès la fin 2007 à Fab 38 afin de sortir la dernière génération des processeurs AMD, probablement les 'quad core', et atteindre la pleine capacité à fin 2008, soit 45.000 wafers par mois. « Comme la demande globale continue de grossir sur les produits AMD, nous améliorons intelligemment notre capacité de fabrication afin de répondre à nos clients », a déclaré Hector Ruiz, CEO. « Pour aboutir à cela, nous poursuivons notre chemin agressif d'investissement et d'extension de nos capacités à Dresde. Cette stratégie d'investissement met en valeur l'importance de l'Allemagne et de l'Europe pour le futur de la compétitivité d'AMD. »*